# Образование омических контактов к низкоомному Cd<sub>1-x</sub>Mg<sub>x</sub>Te для фотовольтаических применений

© О.А. Парфенюк<sup>¶</sup>, М.И. Илащук, К.С. Ульяницкий

Черновицкий национальный университет им. Ю. Федьковича, 58012 Черновцы, Украина

(Получена 19 декабря 2007 г. Принята к печати 29 декабря 2007 г.)

Исследованы электрофизические свойства твердых растворов  $Cd_{1-x}Mg_x$  Те разного состава  $(0.1 \le x \le 0.3)$ . Установлено, что при x = 0.1 образуется низкоомный материал *p*-типа проводимости, близкий по своим параметрам к нелегированному CdTe. Особенностью кристаллов  $Cd_{0.9}Mg_{0.1}$  Те является то, что при осаждении на их поверхность меди из насыщенного раствора CuSO<sub>4</sub> образуется омический контакт, характеристики которого не ухудшаются в широком температурном интервале (80–300 K). Исследование световых и темновых характеристик структур Cu/*p*-Cd<sub>0.9</sub>Mg<sub>0.1</sub>Te/*n*-Cd<sub>0.9</sub>Mg<sub>0.1</sub>Te/In показало их перспективность в качестве фотопреобразователей солнечного света.

PACS: 72.80.Ey, 73.40.Cg, 73.40.Lq, 81.05.Dz, 85.40.Ls

#### 1. Введение

Теллурид кадмия является одним из наиболее распространенных полупроводниковых материалов, которые используются для изготовления многих высокоэффективных приборов различного назначения [1]. Однако практическое применение CdTe в значительной мере затруднено из-за сложности получения омических контактов к данному полупроводнику, особенно к кристаллам р-типа проводимости с низким удельным сопротивлением, используемых для создания фотопреобразователей. Согласно теории Шоттки-Мотта [2], омический контакт к полупроводнику р-типа можно получить при использовании металла с большей термодинамической работой выхода электронов ( $W_M$ ) в сравнении с работой выхода электронов из полупроводника (W<sub>S</sub>). Используя приведенные в литературе значения электронного сродства теллурида кадмия  $\chi = 4.28 \text{ эВ}$  или 4.5 эB [3] и исходя из положения уровня Ферми в низкоомном *p*-CdTe  $E_{\rm F} = 0.244 - 0.166$  эВ при концентрациях дырок, изменяющихся в пределах  $1 \cdot 10^{15} - 2 \cdot 10^{16}$  см<sup>-3</sup>, можно оценить величину работы выхода для таких кристаллов W<sub>CdTe</sub>. Оказалось, что значение последней будет изменяться в границах W<sub>CdTe</sub> = 5.54-5.6 эВ при  $\chi = 4.28$  эВ и  $W_{CdTe} = 5.76 - 5.88$  эВ при  $\chi = 4.5$  эВ, что превышает  $W_M$  практически для всех металлов [4]. Кроме того, материал контактов должен создавать мелкие акцепторные уровни в запрещенной зоне *p*-CdTe.

В большинстве работ для создания контактов к низкоомному теллуриду кадмия дырочного типа проводимости проводили предварительное легирование приконтактной области образца соответствующими примесями [3,5,6] или специальную обработку поверхности [7]. В обоих случаях создавался приконтактный слой с повышенной концентрацией дырок.

В данной работе для создания фотопреобразователей предложено использовать твердые растворы  $Cd_{1-x}Mg_x$  Те. Будет показано, что при определенных значениях x образуется низкоомный материал p-типа проводимости, который по своим свойствам близок к нелегированному CdTe. Особенностью такого материала является то, что при осаждении на его поверхность меди из насыщенного водного раствора CuSO<sub>4</sub> не образуется энергетический барьер для движения носителей и контакт оказывается омическим.

#### 2. Экспериментальная часть

С целью определения предельных значений x, при которых образуются низкоомные кристаллы  $Cd_{1-x}Mg_x$  Те дырочного типа проводимости, исследовали равновесные характеристики твердых растворов различного состава ( $0 \le x \le 0.3$ ). Кристаллы выращивали методом Бриджмена при низком давлении пара Cd ( $P_{Cd} = 0.02$  атм). В качестве исходных компонент использовали предварительно очищенный методом вакуумной дистилляции магний и очищенные зонным методом кадмий и теллур.

Состав полученных кристаллов контролировали сравнением ширины запрещенной зоны, определенной из исследований края поглощения, с результатами, известными из литературы [8]. Дополнительный контроль осуществляли при помощи масс-спектроскопии вторичных ионов. С помощью этой же методики был определен элементный состав исследуемого материала. Установлено, что в качестве остаточных примесей присутствуют такие химические элементы, как Na, K, Al, In, Ga, Si, Cr.

Измерение электрофизических параметров кристаллов — электропроводимости ( $\sigma$ ) и коэффициента Холла ( $R_{\rm H}$ ) — проводили по стандартной методике на постоянном токе. Использовали образцы в форме прямоугольных параллелепипедов с размерами  $1.2 \times 1.5 \times 12$  мм, на поверхность которых наносили два токовых контакта и две пары зондовых.

<sup>¶</sup> E-mail: parfenyuk@chnu.cv.ua

Полупроводниковые p-n-переходы изготавливали на основе твердых растворов Cd<sub>0.9</sub>Mg<sub>0.1</sub>Te. Для этого использовали плоскопараллельные пластинки  $8 \times 8 \times 1$  мм, поверхность которых подвергали механической и химической полировке. Область *n*-типа проводимости получали с помощью диффузии индия из жидкой фазы.

Контакты к образцам для электрических измерений в базовой части изготовленных структур создавали осаждением меди из насыщенного водного раствора CuSO<sub>4</sub> [9]. Омические контакты к *n*-области получали, используя индий.

Для определения основных параметров изготовленных структур проведены исследования темновых вольтамперных (ВАХ) и вольт-фарадных (ВФХ) характеристик. Измерены также световые ВАХ структур при различных интенсивностях освещения.

### 3. Результаты и обсуждение

Основные электрофизические параметры твердых растворов  $Cd_{1-x}Mg_x$  Те приведены в таблице. Все исследуемые образцы обладали дырочным типом проводимости. При x = 0.1 концентрация дырок p практически совпадает с типичной для нелегированного p-CdTe. Однако введение Mg приводит к некоторым изменениям равновесных свойств образцов: проявлению мелкого, истощенного при температурах T > 80 К акцепторного уровня, и некоторому понижению холловской подвижности  $\mu_{\rm H}$  носителей заряда.

При дальнейшем увеличении содержания Mg  $(0.15 \le x \le 0.3)$  кристаллы переходят в полуизолирующее состояние. Анализ литературных данных показывает [10], что рост сопротивления материала при увеличении концентрации Mg (x > 0.1) является характерным для твердых растворов  $Cd_{1-x}Mg_x$  Те. Можно предположить, что этот процесс вызван компенсирующим действием неконтролируемых примесей и одновременным уменьшением концентрации вакансий кадмия при увеличении количества Mg.

Как видно из рис. 1, ВАХ образца  $Cd_{0.9}Mg_{0.1}$ Те с нанесенными токовыми медными контактами является линейной при 80 K, что указывает на их омичность. Косвенным подтверждением высокого качества изготовленных контактов является возможность измерения  $R_{\rm H}$ 

Основные электрофизические параметры твердых растворов  $Cd_{1-x}Mg_x$  Te ( $0 \le x \le 0.3$ ) при 300 K

Номер образца	x	Концентрация носителей <i>p</i> , см <sup>-3</sup>	Подвижность носителей $\mu_{\rm H}, {\rm cm}^2/{\rm B}\cdot{\rm c}$	Глубина локального уровня Δ <i>Е</i> , эВ
1	0	$5\cdot 10^{15}$	60	0.05
2	0.1	$3\cdot 10^{15}$	36	_
3	0.15	$2 \cdot 10^7$	16	0.85
4	0.2	$6 \cdot 10^7$	12	0.84
5	0.3	$6 \cdot 10^7$	18	0.84



**Рис. 1.** ВАХ кристалла Cd<sub>0.9</sub>Mg<sub>0.1</sub>Te при 80 K. Контакты изготовлены осаждением меди.



**Рис. 2.** Температурные зависимости коэффициента Холла монокристалла Cd<sub>0.9</sub>Mg<sub>0.1</sub>Te с осажденными медными контактами (образец 2 таблицы). На вставке — экспериментальная температурная зависимость подвижности (точки) и расчет (сплошная линия) (см. текст).

в широком температурном интервале включая азотные температуры (рис. 2). Приведенная температурная зависимость величины  $R_{\rm H}$  соответствует области истощения мелкого акцепторного уровня, что нехарактерно для нелегированного *p*-CdTe, полученного в тех же технологических условиях. В последнем случае зависимость  $R_{\rm H}(T)$  характеризуется наличием области активации энергетического уровня  $E_v + 0.05$  эВ [1]. Указанное различие может быть объяснено изменением спектра энергетических уровней при переходе от бинарного соединения CdTe к твердому раствору Cd<sub>1-x</sub>Mg<sub>x</sub>Te. Слабая зависимость  $R_{\rm H}(T)$  обусловлена неодинаковым относительным участием различных механизмов рассеяния при изменении температуры. Подвижность носителей ( $\mu_{\rm H}$ ) в образцах Cd<sub>0.9</sub>Mg<sub>0.1</sub>Te несколько ниже по срав-



**Рис. 3.** ВАХ структуры Cu/*p*-Cd<sub>0.9</sub>Mg<sub>0.1</sub>Te/*n*-Cd<sub>0.9</sub>Mg<sub>0.1</sub>Te/In при 300 К: *1* — темновая; (2–4) — при освещении. Освещенность, 10<sup>4</sup> лк: 2 — 1.8, 3 — 2.9, 4 — 5.8.

нению с нелегированным CdTe. Расчеты показывают, что для отображения температурного хода экспериментальной зависимости  $\mu_{\rm H}(T)$  необходимо учитывать три механизма рассеяния: на полярных оптических фононах, ионизованных примесях и сплавном потенциале. Именно последний механизм, который отсутствует в соединении CdTe, вызывает некоторое понижение подвижности при образовании твердого раствора Cd<sub>1-x</sub>Mg<sub>x</sub>Te.

Созданные структуры  $Cu/p-Cd_{0.9}Mg_{0.1}$ Te/ *n*-Cd<sub>0.9</sub>Mg<sub>0.1</sub>Te/In характеризуются хорошо выраженным выпрямлением и являются фоточувствительными (рис. 3). Из исследований темновых ВАХ и ВФХ определены высота потенциального барьера,  $e\varphi = 0.8$  эВ, и толщина электрического перехода без внешнего напряжения,  $d \approx 2$  мкм. Линейная зависимость ВФХ в координатах  $(S/C)^3 = f(U)$  (S — площадь, C барьерная емкость p-n-перехода, U — напряжение) дает основания отнести эти структуры к плавным p-n-переходам с линейным распределением примесей в переходной области.

При воздействии излучением, близким по спектральному составу и интенсивности к солнечному, структуры характеризовались такими параметрами: напряжение холостого хода  $U_{oc} = 0.64$  В, ток короткого замыкания  $I_{sc} = 220$  мкА/см<sup>2</sup>, фактор заполнения ВАХ F = 0.6.

Необходимо отметить, что поведение атомов меди при ее использовании для создания тыльного контакта в барьерных структурах на основе CdTe в настоящее время широко дискутируется. Большинство исследователей считает, что высокая подвижность атомов меди в теллуриде кадмия может обусловить ее диффузию из контакта и таким образом привести к деградации свойств структуры [11]. Однако диффузионные процессы наиболее вероятны при повышении температуры или при наличии электрического поля в области неомического контакта Cu/p-CdTe. Кроме этого, диффузия Cu с тыльного контакта внутрь структуры может иметь положительное влияние, поскольку создаваемые примесью дефекты увеличивают концентрацию дырок в поверхностном слое CdTe.

В предлагаемых барьерных структурах на основе твердого раствора  $Cd_{0.9}Mg_{0.1}$ Te, для которого контакт с медью является омическим (отсутствует внутреннее электрическое поле), диффузия меди с тыльного контакта менее существенна, тем более что технология изготовления контакта исключает нагревание структуры.

Объяснение образования омических медных контактов к низкоомному p-Cd<sub>0.9</sub>Mg<sub>0.1</sub>Te требует дальнейших исследований. Возможные причины данного явления — изменение величины электронного сродства, а также физико-химических и энергетических характеристик поверхности кристаллов при переходе CdTe  $\rightarrow$  CdMgTe.

Сопоставляя проблемы, возникающие при создании омических контактов к низкоомному p-CdTe, с относительной простотой решения этого вопроса при использовании твердого раствора Cd<sub>0.9</sub>Mg<sub>0.1</sub>Te, можно отметить перспективность данных исследований.

### 4. Заключение

Показано, что при осаждении на поверхность твердого раствора  $Cd_{0.9}Mg_{0.1}Te$ , близкого по своим параметрам к нелегированному теллуриду кадмия *p*-типа проводимости, меди из насыщенного раствора CuSO<sub>4</sub> образуется омический контакт, свойства которого не изменяются при понижении температуры до 80 К. Отсутствие нагревания материала, разрушающих обработок поверхности в процессе создания контакта, а также его относительная простота дают возможность использовать твердый раствор  $Cd_{0.9}Mg_{0.1}$ Те при разработке эффективных фотопреобразователей. Последнее подтверждается исследованиями свойств созданных структур  $Cu/p-Cd_{0.9}Mg_{0.1}$ Те/In.

### Список литературы

- K.R. Zanio. Cadmium telluride. Semiconductors and semimetals (N. Y.,-San Francisko–London, Acad. Press, 1976) v. 13.
- [2] С.М. Зн. Физика полупроводниковых приборов (М., Энергия, 1973) ч. III, гл. 8, с. 298.
- [3] J.P. Pompon. Sol. St. Electron., 28 (7), 689 (1985).
- [4] В.С. Фоменко. Эмиссионные свойства материалов. Справочник (Киев, Наук. думка, 1970) гл. 24, с. 444.
- [5] M.K. Rabinal, J. Lyubomirsky, E. Pekarskaya, V. Lyakhovitskaya, David Cahen. J. Electron. Mater., 26, 893 (1997).
- [6] E. Janik, R. Triboulet. J. Phys. D: Appl. Phys., 16, 2333 (1983).
- [7] В.П. Заячкивский, М.А. Ковалец, Н.И. Кучма, Н.И. Процюк, И.А. Плысюк. Приборы и техника эксперимента, № 5, 211 (1984).

Физика и техника полупроводников, 2008, том 42, вып. 11

- [8] А.П. Ахоян, Н.И. Витриховский, Г. Гарягдыев, И.Я. Городецкий, Н.Е. Корсунская, О. Нурягдыев. УФЖ, 30, 1412 (1985).
- [9] В.В. Слынько, Е.С. Никонюк, В.В. Матлак. Приборы и техника эксперимента, № 3, 203 (1968).
- [10] U. Masasi. J. Phys. Soc. Jap., 26, 1186 (1969).
- [11] D. Grecu, A.D. Compaan, D. Young, U. Jayamada, D.H. Rose.
  J. Appl. Phys., 88 (5), 2490 (2000).

Редактор Л.В. Шаронова

## Formation of ohmic contacts to low-resistance $Cd_{1-x}Mg_xTe$ for photovoltaic applications

O.A. Parfenyuk, M.I. Ilashchuk, K.S. Ulyanitsky

Y. Fed'kovych Chernivtsi National University, 58102 Chernivtsi, Ukraine

**Abstract** Electrical properties of  $Cd_{1-x}Mg_xTe$  solid solutions of different composition  $(0.1 \le x \le 0.3)$  are investigated. It is established that at x = 0.1 the material obtained is low-resistance one of *p*-type conductivity with electrical characteristics close to those of undoped CdTe. A peculiarity of  $Cd_{0.9}Mg_{0.1}Te$  crystals is that the copper deposited onto their surface from an aqueous CuSO<sub>4</sub> solution creates an ohmic contact the properties of which are stable over the temperature range from 80 to 300 K. Investigations of dark and light characteristics of Cu/*p*-Cd<sub>0.9</sub>Mg<sub>0.1</sub>Te/*n*-Cd<sub>0.9</sub>Mg<sub>0.1</sub>Te/In show that they are prospective as solar photoconverters.